

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1080103 B
CN 100457842 C

[12]

STANDARD PATENT SPECIFICATION
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
06100012.8

[51] Int.Cl.⁸ C09D

[22] Date of filing 提交日期
03.01.2006

[54] SOLID, RADIATION-CURING BINDERS WITH REACTIVE THINNER 具有反應性稀釋劑的固態輻射固化基料

[30] Priority 優先權
01.12.2003 DE 10356041.6
[43] Date of publication of application 申請發表日期
21.04.2006
[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期
30.10.2009
CN Application No. & Date 中國專利申請編號及日期
CN 200410098274.5 01.12.2004
CN Publication No. & Date 中國專利申請發表編號及日期
CN 1637092 13.07.2005
Date of Grant in Designated Patent Office 指定專利當局批予專利日期
04.02.2009

[73] Proprietor 專利所有人
BAYER MATERIALSCIENCE AG
D-51368 LEVERKUSEN
GERMANY
[72] Inventor 發明人
THOMAS FÄCKE
JAN WEIKARD
PETER THOMETZEK
[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址
China Patent Agent (H.K.) Ltd.
22/F, Great Eagle Centre
23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
中國專利代理(香港)有限公司
香港灣仔港灣道 23 號
鷹君中心 22 樓